



# 国家知识产权局

200231

上海市徐汇区桂平路 555 号 45 幢 6 层 603 室 上海恒慧知识产权代  
理事务所(特殊普通合伙)  
张宁展(021-64035132)

发文日:

2024 年 07 月 08 日



申请号: 202410907747.9

发文序号: 2024070801222720

## 专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 43 条、第 44 条的规定, 申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下:

申请号: 2024109077479

申请日: 2024 年 07 月 08 日

申请人: 上海大学

发明人: 张统一, 苏天昊, 曹斌, 胡顺波, 李木森

发明创造名称: 一种基于对抗生成模型进行新晶体结构预测的方法

经核实, 国家知识产权局确认收到文件如下:

权利要求书 1 份 3 页, 权利要求项数: 6 项

说明书 1 份 7 页

说明书附图 1 份 2 页

说明书摘要 1 份 1 页

专利代理委托书 1 份 2 页

发明专利请求书 1 份 5 页

实质审查请求书 文件份数: 1 份

申请方案卷号: SHSD108I

提示:

1. 申请人收到专利申请受理通知书之后, 认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时, 可以向国家知识产权局请求更正。

2. 申请人收到专利申请受理通知书之后, 再向国家知识产权局办理各种手续时, 均应当准确、清晰地写明申请号。

审查员: 自动受理

联系电话: 010-62356655

审查部门: 初审及流程管理部



200101  
2023.03

纸件申请, 回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收  
电子申请, 应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外, 以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。